

(11)Publication number:

05-015818

(43) Date of publication of application: 26.01.1993

(51)Int.CI.

B05B 13/02 G02F 1/1339

(21)Application number: 03-197316

(71)Applicant: HITACHI TECHNO ENG CO LTD

(22)Date of filing:

12.07.1991

(72)Inventor: ISHIDA SHIGERU

YONEDA FUKUO

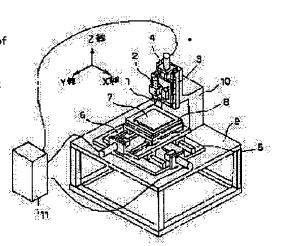
SANKAI HARUO

(54) PASTE APPLYING MACHINE

(57)Abstract:

PURPOSE: To form the curvilinear parts of the patterns formed of the paste discharged from a nozzle 1 on a substrate 7 to desired curvilinear parts and to nearly the same sectional shapes as the shapes of straight parts.

CONSTITUTION: A Z-axis table part 4 is driven under the control of a controller 11 and the tip of the nozzle 1 is positioned and fixed to the position upper by the thickness of the drawn paste patterns than the substrate 7. An X-axis table part 5 and a Y-axis table part are then driven under the control of the controller 11 and the substrate 7 moves on X-Y planes. The paste 12 is discharged onto the substrate 7 at a specified discharge rate per unit time from the nozzle 1 and the patterns of the paste are drawn on this substrate 7. The relative moving quantity between the front end of the nozzle 1 and the substrate 7 is maintained specific regardless of the moving direction of the substrate 7 at this time. Then, the paste is applied to the curvilinear parts in the state similar to the state of the straight parts and the curvilinear parts are formed to the patterns of the desired curvilinear shapes and the sectional shapes nearly equal to the sectional shapes of the straight parts.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.01.1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2519358

[Date of registration]

17.05.1996

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998.2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-15818

(43)公開日 平成5年(1993)1月26日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

B 0 5 B 13/02

7726-4D

G 0 2 F 1/1339

505 7724-2K

審査請求 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平3-197316

(22)出願日

平成3年(1991)7月12日

(71)出願人 000233077

日立テクノエンジニアリング株式会社

東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地

(72)発明者 石田 茂

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所

内

(72)発明者 米田 福男

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所

内

(74)代理人 弁理士 武 顕次郎

最終頁に続く

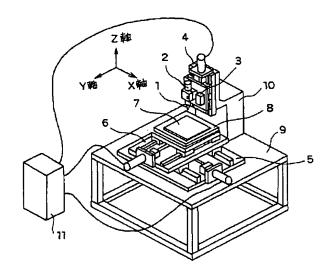
(54)【発明の名称】 ペースト塗布機

(57)【要約】

【目的】 ノズル1から吐出されるペーストで基板7上 に形成されるパターンの曲線部分が所望の曲線形状で、 直線部分とほぼ同じ断面形状となるようにする。

【構成】 制御装置11の制御の基に2軸テーブル部4 が駆動され、ノズル1の先端が描かれるペーストパター ンの厚みだけ基板7よりも上方に位置固定される。次い で、制御装置11の制御の基にX軸テーブル部5とY軸 テーブル部6とが駆動され、基板7がX、Y平面上を移 動する。そして、ノズル1から単位時間当たり一定の吐 出量でペースト12が基板7上に吐出され、この基板7 上にペーストのパターンが描かれる。このとき、基板 7 の移動方向に拘らず、ノズル1の先端と基板7との相対 的移動量が一定に保持される。従って、曲線部分も直線 部分と同様な状態でペーストが塗布され、曲線部分が所 望の曲線形状で、かつ直線部とほぼ同等の断面形状のパ ターンとなる。

I 图 1 I



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板が載置されたテーブルとノズルを相 対的に移動させ、該ノズルからペーストを吐出させて該 基板上に所定のパターンでペーストを塗布するペースト 塗布機において、

該基板と該ノズルの先端との間隙が該基板上に塗布され るペーストの厚さにほぼ等しいように該ノズルが設置さ れており、

単位時間当りの該ノズルのペースト吐出量を一定に保つ 第1の手段と、

ペーストを直線状に塗布する部分と曲線状に塗布する部 分とでほぼ一致するように、該ノズルと該基板との単位 時間当りの相対的移動量を設定する第2の手段とを設け たことを特徴とするペースト塗布機。

【請求項2】 請求項1において、

前記ノズルは前記テーブルの上方に配置されており、 前記第2の手段は前記テーブルを水平な任意の方向に移 動されることを特徴とするペースト塗布機。

【請求項3】 請求項2において、

前記第2の手段は、前記テーブルの移動速度を制御する ことにより、前記ノズルと前記基板との単位時間当りの 相対的移動量を前記直線状にペーストを塗布する部分と 前記曲線状にペーストを塗布する部分とでほぼ一致させ ることを特徴とするペースト途布機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示パネル等に所 望ペーストを塗布するためのペースト塗布機に係り、特 に、テーブルに載置された基板上にノズルから吐出され るペーストを直線状のみならず所望の曲線形状にも塗布 することができるようにしたペースト塗布機に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示パネルは、透明電極や薄膜トラ ンジスタアレイなどを設けた二枚のガラスを数μm程度 の極めて接近した間隔で貼り合わせ、これによって形成 される空間に液晶を封止したものである。ガラスの貼り 合わせは、一方のガラスにシール剤をほぼ閉ループとな るように設け、このガラスに他方のガラスを対面させて シール剤で積層接着されることによって行われる。

に対して基板を相対的に移動させ、ノズルから基板上に 抵抗ペーストを吐出させて所定の抵抗パターンを描画す ることにより、抵抗形成を行なう技術が紹介されてい る。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来技術を用いてガラス上に閉ループ状にシール剤のパタ ーンを描いてみると、直線状にシール剤が塗布される部 分では所望の塗布形状が得られるが、曲線状にシール剤 が塗布される部分では所望の塗布形状が得られなかっ

た。

【0005】即ち、接着用のシール剤はガラスの周辺に ループ状に塗布され、このループ状のパターンでは、ガ ラスの辺部で直線状に、ガラスの角部で曲線状になる が、曲線状にシール剤が塗布される部分では、図4に示 すように所定の曲率でもって直線状にシール剤が塗布さ れる部分と同じ幅のシール剤12の塗布パターンとなる べきであるのに対し、図5に示すように、塗布量に差が 生じて狭幅の曲線部12aになったり、図6に示すよう 10 に、ペーストが引っ張られて曲線状とならず、斜傾した 直線部12bになってしまう。

【0006】図5に示す曲線部12aの幅が極端に狭く なると、この曲線部12aでシール剤の途切れを生じ、 液晶表示パネルの封止が不可能になる。また、図6に示 したような斜傾部12bが形成されると、ガラスに設け た透明電極や薄膜トランジスタアレイなどの一部がシー ル剤12bの外側に位置するようになる場合もあり、正 常な表示が得られなくなる。

【0007】また、上記の特開平2-52742号公報 記載の技術では、正常量よりも多めに抵抗ペーストを塗 布し、しかる後、抵抗値を計りつつトリミングを行って 所望の抵抗パターンが得られるようにしている。しか し、このような方法は非常に手間がかかるものである。 【0008】本発明の目的は、かかる問題を解消し、曲 線状のペースト塗布部でも所望の塗布形状が得られるよ

うにしたペースト途布機を提供することにある。

[0009]

30

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、基板とノズルの先端との間隙が基板上に 塗布されるペーストの厚さにほぼ等しいようにノズルが 設置され、該ノズルからの単位時間当りのペースト吐出 量を一定に保つ手段と、直線状にペーストを塗布する部 分と曲線状にペーストを塗布する部分とでほぼ一致する ように該ノズルと該基板との単位時間当りの相対的移動 量を制御する手段とを設ける。

[0010]

【作用】ノズルと基板との単位時間当りの相対的移動量 がほぼ等しいときには、ノズルからの単位時間当りのペ -スト吐出量を一定である場合、ペーストの塗布形状は 【0003】特開平2-52742号公報には、ノズル 40 ほぼ等しい。本発明においては、ノズルからの単位時間 当りのペースト吐出量を一定に保たれ、かつ曲線状にペ -ストを塗布する部分も直線状にペーストを塗布する部 分とノズル、基板間の単位時間当りの相対的移動量がほ ぼ一致するから、曲線状にペーストを塗布する部分で は、所望の曲線状に直線状にペーストを塗布する部分の **塗布形状とほぼ等しい幅でペーストが塗布されることに** なる。

[0011]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を用いて説明す 50 る。図1は本発明によるペースト塗布機の一実施例を示

20

す斜視図であって、1はノズル、2は円筒、3は光学式 変位計、4は2軸テーブル部、5はX軸テーブル部、6 はY軸テーブル部、7は基板、8は基板吸着部、9は架 台部、10は2軸テーブル部支持部、11は制御装置で ある。

【0012】同図において、架台部9上にX軸テーブル 部5が固定して載置され、このX軸テーブル5上にX軸 方向に移動可能にY軸テーブル部6が搭載されている。 そして、このY軸テーブル部6上に、Y軸方向に移動可 能に、基板吸着部 (テーブル) 8が搭載されている。こ の基板吸着部8に基板7が、例えばその4辺がX、Y軸 に平行となるように、吸着されて固定されている。これ らX軸テーブル部5、Y軸テーブル部6は制御装置11 によって制御駆動され、X軸テーブル部5が駆動される と、Y軸テーブル部6がX軸方向に移動して基板吸着部 8が、従って基板 7が X 軸方向に移動し、 Y 軸テーブル 部6が駆動されると、基板7がY軸方向に移動する。従 って、X軸テーブル部5とY軸テーブル部6とが制御装 置11によって制御駆動されることにより、架台部9の 面に平行な面内で任意の方向に移動することができる。 【0013】一方、架台部9の面上には2軸テーブル部 支持部10が搭載されており、この2軸テーブル部支持 部10にノズル1やペーストを収納した円筒2、光学式 変位計3を Z軸方向(上下方向)に移動させる Z軸テー ブル部4が取り付けられている。ここで、ノズル1はペ ーストを収納した円筒2の下端に取り付けられており、 光学式変位計3は円筒2の脇に配置されている。 Z 軸テ -ブル部4も制御装置11によって制御駆動され、2軸 テープル部4が駆動されると、これらノズル1や円筒 2、光学式変位計3が上下方向に移動する。

【0014】かかる構成において、基板7上にペースト のパターンを描く場合には、まず、 2軸テーブル部4が 制御装置11によって駆動制御され、ノズル1の先端を 基板7から所定の高さ位置に固定する。ここでは、この 高さ位置を形成されるペーストパターンの厚み分とす

【0015】このようにノズル1の位置が設定された 後、制御装置11によってX軸テーブル部5とY軸テー ブル部6とが駆動制御されて基板7が上記平面上を移動 し、これとともに、ノズル1の先端から単位時間当たり 一定の吐出量でペーストが基板7上に吐出される。これ により、基板7上にペーストのパターンが描かれるが、 この場合、このパターンが直線上に描かれる部分(パタ ーンの直線部分)でも、曲線上に描かれる部分(パター ンの曲線部分) でも、ノズル1の先端と基板7との単位 時間当たりの相対速度が等しくなるように、制御装置1 1によってX軸テーブル部5とY軸テーブル部6とが制 御される。従って、パターンの直線部分とパターンの曲 線部分とで、ほとんど同じ状態でペーストが基板7上に 塗布されることになり、パターンの曲線部分では、制御 50 て求められる。

装置11の制御で決まる曲率で、かつパターンの直線部 分とほぼ同じ断面形状のパターンが形成されることにな

【0016】そこで、基板7を液晶表示パネルの一方の ガラスとし、このガラスの周辺にシール剤のペーストを ループ状に塗布したとすると、描かれたパターンのこの ガラス7の角部での曲線部分では、所望の曲率でこのガ ラスの辺部での直線部分と同じ断面形状となる。

【0017】図2は図1に示した実施例でのペーストの **塗布動作状態を示す図であって、12はペースト、13** はホース、14は吸着穴であり、図1に対応する部分に は同一符号をつけている。

【0018】図2において、ホース11を介して円筒2 に圧縮空気あるいは圧縮窒素ガスが送られ、これによ り、円筒2に収納されているペースト12がノズル1の 先端から基板7上に吐出される。このとき、ノズル1か らの単位時間当りのペースト吐出量が一定に保たれる。 基板吸着部8には複数個の吸着穴14が設けられ、これ ら吸着穴14により、基板7が吸着されて基板吸着部8 の所定の位置に載置されている。光学式変位計3は三角 測量法でもって基板7との間隔を計測する。 具体的に は、投光素子からレーザ光を基板7上に斜めに照射し、 そこからの反射光を受光する受光素子の位置から光学式 変位計3と基板7との間隔を測定する。そして、ノズル 1と光学式変位計3の位置関係からノズル1の先端と基 板7との間隔を算出する。かかる算出結果に基づいて、 制御装置11(図1)が2軸テーブル部4を制御し、こ のノズル1の先端と基板7との間隔を、先に説明したよ うに、また、図2に示すように、基板7上に塗布される 30 ペースト12の厚さにほぼ等しくなるようにする。

【0019】次に、図3により、図1に示した実施例の 基板7上へのペースト12の塗布動作について説明す

【0020】図3において、ここでは、ペースト12が a-b-c-dの経路で塗布されるものとする。なお、 a-b、c-dはパターンの直線部分であり、b-cは パターンの曲線部分である。また、a-b-c-dの実 線部部は塗布済の部分であり、点線は未塗布部分であ

【0021】いま、パターンの直線部分a-b、c-d でのノズル1の先端と基板7との単位時間当りの相対的 移動量をM1とし、パターンの曲線部分b-cでのノズ ル1の先端と基板7との単位時間当りの相対的移動量を M2とすると、これらはほぼ等しくされ、M1=M2と なるようにする。

【0022】パターンの曲線部分b-cでの相対的移動 量M2はX軸テーブル部5の移動量△XとY軸テーブル 部6の移動量 Δ Y からピタゴラスの定理によって求める ことができる。かかる移動量 AX, AYは次のようにし

【0023】即ち、ここでは、パターンの曲線部分bcが点Pを中心とする半径Rの曲線状であるとする。か かるパターンの曲線部分b-cに沿って移動量ΔΧ、Δ Yだけ移動する移動区間の始点をA、終点をBとして、 始点Aを通るX軸、Y軸の垂線がX軸、Y軸が交わる点 と中心点Pとの間の長さを夫々XO、YOとし、終点B についての同様の長さを夫々X1、Y1とし、また、こ の移動区間の終点Bと中心点Pとを結ぶ線とX軸とのな す角度θ1をすると、移動量ΔX、ΔYは次式で与えら れる。

 $\Delta X = X 1 - X 0$

 $=R \times C \circ s (\theta 1/180 \times \pi) - X 0$

 $\Delta Y = Y 0 - Y 1$

 $= Y O - R \times S in (\theta 1 / 180 \times \pi)$

上記のように、単位時間当りのノズル1のペースト吐出 量は一定に保たれ、ノズル1の先端と基板7との間隔が 基板7上に塗布されるペースト12の厚さにほぼ等しく なるようにノズル1が設置されているので、パターンの 曲線部分b-cでの単位時間当りのペースト塗布量がパ ターンの直線部分a-bでの単位時間当りのペースト途 20 布量と等しくなり、パターンの曲線部分b-cでは、正 しく曲率半径Rの曲線パターンが描かれることになり、 この部分のパターン断面形状もパターンの直線部分aー bでのパターン断面形状とほぼ等しくなって、図4に示 すような正常な曲線状で基板7上にペースト12が塗布 されることになる。

【0024】なお、パターンの曲線部分b-cのような 曲線は移動量△X、△Yの直線状の移動区間が連なった ものであり、従って、曲線は折線で表される。そこで、 描かれる曲線をより曲線上に綺麗にみせるためには、上 30 記のノズル1と基板7との単位時間当りの相対的移動量 M1、M2を小さくして移動量 AX、 AYの移動区間を 小さくすればよい。このことは、パターンの曲線部分b - c での移動量 Δ X 、 Δ Y の移動区間での終点 B と中心 点Pとを結ぶ線とX軸とのなす角度 θ 1 を小刻みに変化 させることによって達成できる。

【0025】パターンの曲線形状は、上記のように、全 て数式化して表現できるので、数式に応じて上記のよう にX軸テーブル部5とY軸テーブル部6とを移動させる ことにより、任意の曲線形状にペーストを塗布すること 40 12 ペースト ができる。

【0026】以上のように、この実施例では、所望の曲 線パターンにペーストを塗布することができるので、直 線パターンに塗布することと組み合わせることにより、 任意の形状のパターンにペーストを塗布することができ る。従って、シール剤や抵抗ペーストを正しく塗布する ことで液晶表示パネルや抵抗を髙歩留まりで製作するこ とができる。

[0027]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 10 テーブルに載置した基板上にノズルから吐出されるペー ストを、直線パターン状のみならず、所望の曲線パター ン状にも正確、かつ確実に塗布することができ、従っ て、任意の形状のペーストパターンを正確、確実に得る ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるペースト塗布機の一実施例を示す 斜視図である。

【図2】図1に示した実施例のペーストの塗布動作状態 を示す図である。

【図3】図1に示した実施例でのペーストを曲線パター ン状に塗布する場合の制御を説明するための図である。 【図4】ペーストの正常な曲線パターンを示す図であ

【図5】不所望なペースト塗布形状で形成された曲線パ ターンの一例を示す図である。

【図6】不所望なペースト塗布形状で形成された曲線パ ターンの他の例を示す図である。

【符号の説明】

1 ノズル

2 ペースト収納円筒

3 変位計

4 Z軸テーブル部

X軸テーブル部

6 Y軸テーブル部

7 基板

8 基板吸着部

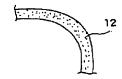
9 架台部

10 Z軸テーブル部支持部

11 制御装置

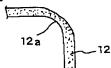
[図4]

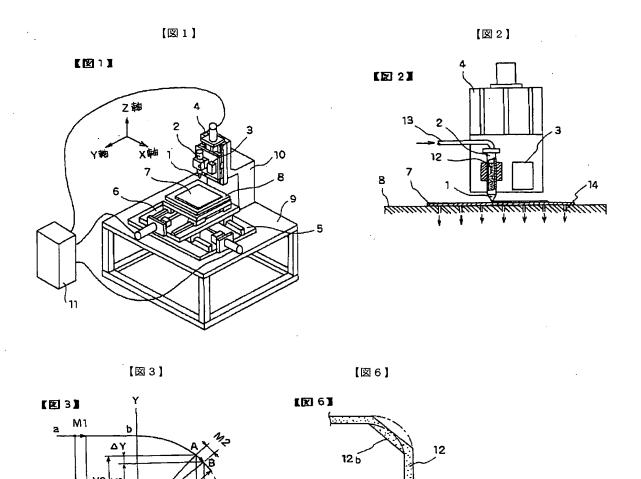
【図 4】



[図5]

[图 5]





フロントページの続き

(72) 発明者 三階 春夫

茨城県竜ケ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内